

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

## 旷达科技集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	西部证券 邢开允 银河基金 童昌希 东吴基金 江耀堃 丁戈 上海富邻投资 翁家梁
时间	2021年7月2日 15:30
地点	公司上海办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副董事长、总裁吴凯 董事会秘书陈艳（微信接入）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、行业趋势、市场需求等分析：</p> <p>1、行业趋势：射频前端是无线通讯设备的核心基础器件，而滤波器则是射频前端中价值占比最高的半导体器件，随着通信频段的增加和性能规格要求的提升，其价值占比会持续上升。</p> <p>2、SAW 与 BAW 的比较：SAW 由于其成本优势应用最为广泛，在滤波器市场中占比超过 70%。BAW 在高频和超高频段等有性能优势，但成本较高且专利壁垒极高。目前村田和 RF360 推出的超级薄膜 TF-SAW 的性能已经能够与 BAW 媲美。</p> <p>3、行业格局：SAW 滤波器市场目前被村田和 RF360 等厂商垄断，国产替代处于初期，尤其在模组所需要的晶圆级封装 SAW、TC-SAW 和 TF-SAW 等产品方面差距更加明显。</p> <p>二、NSD 及芯投微公司相关情况介绍：</p>

	<p>芯投微已控股的日本 NSD 公司拥有独立的研发生产团队和自主知识产权,具备完整的前道晶圆和后道封测工厂,核心产品在多领域应用。芯投微(NSD)在日本及国内分别组建拥有研发团队、销售团队及运营团队,以多年丰富的 IDM 设计和工艺积累为基础,补充人才提升技术和制造水平,在中日两国扩大产能,力争成为中国 SAW 滤波器行业的领导者。</p> <p>三、提问及回答:</p> <p>1、NSD 的主要产品面向哪些行业和主要客户?</p> <p>NSD 的产品主要面向三类客户,第一类是移动终端或模组类,主要直接客户为美国的一家知名射频公司,间接客户为美国手机公司,目前正在与中国的射频客户合作开发模组产品;第二类是汽车电子类,主要包括数家全球知名汽车电子公司及中国的汽车电子品牌;第三类是基站类,主要客户包括数家全球主要通信基站供应商和中国主要的基站品牌。</p> <p>2、芯投微国内工厂的目标市场是什么?</p> <p>芯投微国内工厂的产能规划主要是针对移动终端类或模组类客户。</p> <p>3、芯投微与上市公司的关系?</p> <p>目前上市公司间接持有芯投微约 75%股份,上市公司将与现有的合作伙伴充分发挥各自的优势,并联合其他产业链伙伴,共同支持芯投微的发展。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 7 月 5 日